

サイン業界が主催する 西日本最大 の展示会

サイン・ディスプレイ関連の設計・製作・施工に関する最新の情報
技術・素材・資材・大小機材を西日本最大規模で展示いたします！

こんな企業様におすすめ

拡販 サイン・ディスプレイ資材をもっと売りたい！

リリース 新商品・新技術を発表したい！

SDGs SDGs(環境配慮)商品を取り扱いたい！
コラボ企業を探している！

人手不足解消 施工技術者とマッチングしたい！



開催概要

名称 SIGN EXPO 2025 (第40回広告資機材見本市)
開催期間 2025年5月28日(水)～30日(金) 3日間
10:00～17:00
開催場所 ATCホール 大阪市住之江区南港北2-1-10
主催 (一社)近畿屋外広告美術組合連合会
共催 (一社)日本屋外広告業団体連合会
後援 近畿経済産業局・大阪府・大阪市・大阪商工会議所
(一財)大阪デザインセンター

協賛 (公財)関西・大阪21世紀協会
(公社)2025年日本国際博覧会協会
アジア広告連合会
(公社)日本サイン協会・大阪デザイン団体連合・
(一社)日本商環境デザイン協会・(一社)総合デザイナー協会
大阪ディスプレイ(協)・関西ネオン工業(協)
大阪広告美術(協)・サインクリエイター協会・(株)総合報道
(株)塗料報知新聞社・(株)電材流通新聞社
(株)マスコミ文化協会・(株)MICEジャパン

各業界雑誌・新聞への掲載について

SIGN EXPO は各業界雑誌・新聞に掲載されています。
(Signs & Displays・POP EYE・総合報道・看板経営等)
出展内容が詳しく掲載されていますので、
出展をご検討の際に参考にいただけます。



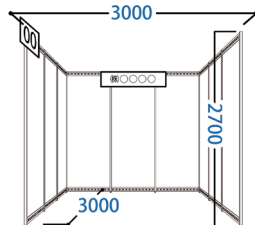
出展要項

出展料(基礎小間料金)
※ 1小間 (3m×3m) **275,000円**
[消費税込・電気使用料別途]

近広連組合員・賛助会員 **247,500円** [消費税込・電気使用料別途]

出展料に含まれるもの

- 小間使用料
- 小間仕切壁(システムパネル)
基本内装料(社名・ブースNo.表示板)
- テーブル1台、パイプ椅子2脚
- 出展社入場証
- ホームページへの掲載



- 小間規格 1小間＝間口3m×奥行3m×高さ2.7m
- 展示方法 並列小間またはブロック(独立)小間とし、
ブロック小間希望の場合6小間以上とします。
- 展示規模(見込み) 110小間
- 出展社装飾・搬入 5月26日(月)～27日(火) 9:00～20:00
- 出展社撤去 5月30日(金) 17:00～19:30
- 展示小間の決定 出展申込順位、小間数、出展機種、全体の構成
等を考慮し、主催者側で決定します。出展位置
等については指定できません。
- 出展社説明会 4月下旬開催予定
(詳細は追ってご担当者様に連絡いたします。)
- その他 裏面の出展規約を必ず熟読いただきますよう
お願いいたします。出展の申し込みの際は出
展規約をご了承いただいたものとみなします。

お申し込み方法

別添の出展申込書に必要事項を明記・押印の上、下記事務局まで
郵送またはFAX、PDFの添付によるメール送信でご提出ください。
(出展申込書はHPからダウンロードできます)

(一社)近畿屋外広告美術組合連合会 事務局
〒543-0072 大阪市天王寺区生玉前町5-31-401
TEL:06-6776-8118 FAX:06-6776-8055
E-mail info@sign-expo.com <https://www.sign-expo.com/>

お申し込み締切り

2025年3月31日(月)

(規定小間数に達した場合は先着順で締切らせていただきます。)

◆口座名 一般社団法人近畿屋外広告美術組合連合会

◆銀行名 三井住友銀行 鶴橋支店(普通1154028)

■出展小間料は **2025年4月30日(水)**までに上記銀行口座にお振込み
願います。(恐れ入りますが振込手数料は出展社様でご負担願います)

来場者について

〈1.SIGN EXPO 来場者の主要な内訳〉

- ・サイン・看板・ディスプレイ製作・施工業者
- ・印刷・広告・販促業関係者
- ・建築・設計・デザイン事務所関係者
- ・商社・流通・小売業関係責任者
- ・小売店・飲食店・その他サービス業等
商業施設の企画・開発・管理の責任者
- ・各官公庁・自治体・商店街振興関係者
各種団体関係者 その他

〈2.広報・宣伝活動〉

- ①近畿地区の組合加入事業所約500社を通じての来場
勧誘や、他の都道府県の組合にも案内を送付し、全国
規模で来場勧誘を推進します。
- ②関係団体を通じて、建築・設計・デザイン・内装関係者
や各種店舗の企画・開発・管理の責任者まで、幅広く
案内を送付し来場を推進します。
- ③業界関連紙への広告掲載と主催者管理のハウスリスト
によるメール案内を一斉配信し、広範囲にわたって
来場を推進します。

出展社について

〈出展対象となるアイテム〉

- ①**プリンティングシステム**／
インクジェットプリンター、3Dプリンター、
レーザープリンター
- ②**各種メディア・出力・印刷**／
インクジェットメディア、各種インク
- ③**LED・ライティング**／
LEDモジュール、LEDサイン、ライトパネル、導光板
- ④**デジタルサイネージ・映像・音響・マッピング**／
デジタルディスプレイ、プロジェクションマッピング
- ⑤**フィルム・シート**／
マーキングフィルム、ガラスフィルム、ラミネートフィルム、
その他高性能フィルム各種

- ⑥**加工製作システム・銘板・チャンネル文字**／
レーザー加工機、CNC加工機、ラミネート加工機、彫刻機、
CAD/CAMシステム、各種銘板、チャンネル文字、切文字
- ⑦**販促ツール**／
旗、のぼり、横断幕・懸垂幕、POP資材、その他SPツール
- ⑧**ディスプレイ・建築資材**／
イベント・舞台資材、什器各種、建築・内装資材
- ⑨**その他**／
看板企画製作、造型看板、木彫り看板、工具全般、景観材、
関連資材 他

〈SIGN EXPO 2024 出展社一覧〉

(株)I&S アコ・ブランド・ジャパン(株) (株)アシタコーポレーション アビックス(株) (有)今城ネオン製作所 (株)イメージ・マジック (株)エービージャパン エコスリージャパン(株) エプソン販売(株) (株)太田旗店 (株)オガワ (株)キヌガワ 協和電工(株)	Kブランニング (株)研創 光洋産業(株) (株)サンキ 三協立山(株)タヤマアドバンス社 CDTSIGN(株) (株)シーマ 上西産業(株) セルカム(株) (株)第一広房OSAKA (株)ダイカン (株)高昇 (株)technical	(株)デザインラボ (株)東洋鋳銅銘板 (株)ニーズ ニチエ(株) (株)ニップコーポレーション (一社)日本屋外広告業団体連合会 日本製図器工業(株) パイオテック(株) (株)バックス・トーア (株)ハラマチサイン東京 (株)原町サイン 光商事(株) (株)ファーストシステム	(株)プリントパートナー (株)プロフリー (株)誉PRINTING (株)ミマキエンジニアリング 武藤工業(株) (株)ユーボン (株)吉日 (株)ラミーコーポレーション ローランドディー・ジー(株)
---	---	--	---

セミナーについて

業界に於いて話題の商材・内容について講演・実演セミナーを開催し更なる来場者の増加を図ります。

(前回2024年のセミナープログラム一例)

- ・看板点検におけるドローン活用の可能性
- ・ビジネスの可能性を広げるウィンドウフィルムセミナー
～防犯・遮熱フィルムについての基礎知識～
- ・2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)について
- ・サインの未来、Chat GPTに聞いてみました
- ・看板事故・サイバー攻撃に対する保険の重要性

